

2019年12月11日

各位

第一工業製薬株式会社

第34回ネプコンジャパン出展について

第一工業製薬（本社：京都市南区、会長兼社長：坂本隆司）の関係会社、晋一化工股份有限公司（本社：台湾台北市、董事長：頼宏榮）は、2020年1月15日～17日に東京ビッグサイトで開催される第34回ネプコンジャパンに出展いたします。

晋一化工は、「5Gから6Gへそして未来へ」をテーマに日本市場向けに、プリント配線板用の低誘電材料や車載の軽量化に適した材料、そして光学材料である量子ドット印刷インクを出展いたします。また、第一工業製薬は電気絶縁材料を同時展示し、プリント配線板の保護技術を提案いたします。

記

1. 展示会名 第34回ネプコン ジャパン（第21回プリント配線板 EXPO）

<https://www.nepconjapan.jp/ja-jp.html>

2. 期 間 2020年1月15日(水)～17日(金)

3. 場 所 東京ビッグサイト 南展示棟 4F
小間番号 S15-18

4. 展示内容

晋一化工

・低誘電材料

低誘電性ポリイミド樹脂、低誘電性ビスマレイミド樹脂、高耐熱性ポリイミド樹脂

・車載関連材料

高耐熱性二液型エポキシ樹脂、リン含有エポキシ樹脂稀釈剤

・光学材料

量子ドット印刷インク、低誘電性リン系難燃剤

第一工業製薬

・電気絶縁材料

電気絶縁用水系一液型ウレタン樹脂 **エムフレックス WF-600**

紫外線硬化型防湿絶縁材料 **ニューフロンティア DCC-001**

以上

・本件についてのお問い合わせ

第一工業製薬株式会社 広報 IR 部

TEL. 075-323-5951